『2025년 첨단과학기술기업 글로벌 협력 스케일업 R&D 지원사업』

첨단과학기술기업 글로벌 협력 기술 스케일업 R&D 프로그램 참여기업 모집 공고

첨단과학기술(딥사이언스, 딥테크)기업의 해외 현지 실증수요가 높은 기업을 대상으로 해외시장 진출 경쟁력 강화를 위해 현지 기술 스케일업을 지원하고자 합니다. 다음과 같이 '글로벌 협력 기술 스케일업 R&D 프로그램 '의 참가기업을 모집하오니 관심 있는 기업의 많은 신청 바랍니다.

2025년 6월 24일

한국과학기술지주(주) 대표이사 최치호

㈜에스와이피 대표이사 홍성욱,심경식

1 사업개요

□ 필요성

○ 첨단과학기술기업의 경우 국내 시장이 작거나 초기 단계인 경우가 많아 해외시장 개척이 중요하며, 이를 위한 **현지 협력 네트워크, 시장분석, 기술 스케일업, 제품 최적화** 등의 지원 필요

- 글로벌 진출을 희망하는 첨단과학기술기업을 대상으로 국가별(미국, 독일) 기술 스케일업(추가시험, 기술고도화, PoC, 인증 등) 지원을 통해 수출 및 해외 시장 진입 등 글로벌 기술사업화 성과 창출 필요

□ 추진목표

○ 미국/독일 내 글로벌 기관과 첨단과학기술기업 협력을 통해 시장진출 타당성 검증을 효과적으로 수행할 수 있는 기반을 중심으로 기술 스케일업 지원

□ 프로그램

○ 첨단과학기술기업 대상 글로벌 진출 전략 수립 및 기술 스케일업(추가시험, 기술고도화, PoC, 인증 등), 현지 사업화 지원

구분	추진 내용
기술 스케일업 R&D 프로그램	▪ 개발기술의 해외 현지화를 위한 PoV, PoC, 시제품, MVP, 기능 고도화 및 기술 완성도 검증, 현장 테스트 지원 ▪ 글로벌 진출을 위한 현지 사업화 지원 및 협력 네트워크 구축 ▪ **(협력기관) 독일*(Fraunhofer), 미국** 내 연구기관 및 대학** * 독일 기술 스케일업 협력기관은 Frauhofer 연구소 한정 ** 미국 기술 스케일업 협력기관은 연구소, 대학, 협회 등

○ **(기술 스케일업 지원)** 시장진출 타당성 검증을 효과적으로 수행할 수 있는 기반(해외 비즈니스 경험, 네트워크, Feasibility 검증)을 중심으로 기술 스케일업* 활동을 집중 지원(5개 내외 기업 지원)

* 개발 기술의 해외 현지화를 위한 PoV(Proof of Value), PoC(Proof of Concept), 시제품(Protoytype), MVP(Minimum Viable Product), 기능 고도화 및 기술 완성도 검증, 현장 테스트, 시험·평가, 제품 인증, 인허가 확보 등

○ **(현지 사업화 지원)** 기업의 글로벌 진출 방향에 유연하게 대응할 수 있도록, 사업화 준비 및 기반 조성 단계의 활동을 지원

- 현지 실증 추진시, 원활한 협력 추진을 위한 직간접적 지원(법률검토, 현지미팅 연계, 전략수립 등)을 제공하고, 글로벌 진출을 위한 법인설립, 투자유치 계획 수립을 지원

○ **(협력 네트워크 구축)** 해외진출 지원 경험을 갖춘 국내·외 전문기관(글로벌 AC/VC 등)과의 긴밀한 협력을 통해 현지 사업화 지원

- **(현지화 컨설팅)** 사업 참여기업 간 현지 진출 관련 정보공유·협업체계 구축* 등 해외 진출 전략 수립을 위한 프로그램 운영

* 협의체 운영을 통해 현지 교육, 실증 기획까지의 네트워킹 프로그램 정례화

- **(네트워킹)** 기술 분야별 해외 진출 아이템 소개 및 글로벌 기업 추가 매칭, 성과 홍보 진행

* 현지 기업 파트너링, 글로벌 전시·박람회 연계 등

< 기술 스케일업 R&D 프로세스(안) >

● 첨단과학기술기업의 해외시장 진출 및 스케일업을 지원하기 위한 약 6~8개월 간 기업별 1:1 맞춤형 해외 실증 기술 스케일업 프로그램 운영

① 사전 준비	② 기술 스케일업 지원	③ 사업화 활동 집중 지원	④ 네트워킹
• 실증 방법론 및 매칭 전략 수립 • 기업 소개 자료 사전 준비	• 1:1 미팅 및 기술 실증 계획 구체화 • 지원기업-글로벌 협력기관 매칭 • 기술 스케일업 (PoV, PoC 등) 지원	• 사업화 협력 지원 (법률검토, 현지미팅 연계, 전략 수립 등) • 법인설립, 투자유치 계획 수립	• 성과공유회 진행 • 글로벌 기업 추가 매칭 및 홍보 지원

* 대내·외 상황에 따라 변경될 수 있으며, 현지 실증 운영방법·세부일정은 주관 또는 협력기관과의 협의

2 모집 개요

□ 모집 대상

○ 해외시장 진출을 목표로 하는 첨단과학기술기업*

* 대학·출연(연) 등 공공 연구성과를 기반으로 해외시장 진출을 희망하는 딥테크·딥사이언스 분야 첨단과학기술기업

< 첨단과학기술기업 신청기업 요건 사항 >

▸ 대학·출연(연) 보유 기술을 이전(출자) 받은 해외진출 희망 기업
- 공공기술에 대한 기술이전(출자) 계약 체결이 증빙되어야 함

○ 모집 내용

구분	모집기업 수		모 집 분 야 (참여기업 사업분야)
글로벌 협력 기술 스케일업 R&D 프로그램	미국	**1~2개 社 내외**	**12대 국가전략기술** - 반도체, 디스플레이, 이차전지, 첨단 모빌리티, 차세대 원자력, 첨단바이오, 우주·항공·해양, 수소, 사이버보안, 인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자
	독일	**3~4개 社 내외**	

* 첨단과학기술기업 모집기업은 최대 5개 기업 모집 진행 예정이며, 선발기업 수는 국가별 지원 결과에 따라 변동 가능

3 신청 및 선정 방법

□ 신청기간 및 방법

○ 접수기간 : 2025년 6월 24일(화) ~ 7월 11일(금) 18:00까지

○ 신청방법 : 사업계획서 전자우편 접수(bsh@sypip.com)

1) 메일제목 : 희망국가_첨단과학기술기업 기술스케일업_기업명

2) 파일명 : 희망국가_첨단과학기술기업 기술스케일업_기업명 / 증빙자료_기업명

□ 신청 제외 대상

○ 휴·폐업 기업

○ 대기업 및 출자회사, 유관기관(정부기관 및 공공기관 포함)

○ 금융기관으로부터 채무불이행으로 규제 중 이거나 국세·지방세를 체납 중인 자/기업

* 단, 회생인가를 받은 기업, 중소기업진흥공단 등으로부터 재창업자금을 지원받은 기업 등 정부·공공기관으로부터 재기 지원 필요성을 인정받은 자(기업)는 참여 가능

○ 고용노동부가 공개하는 임금 체불사업주 명단에 포함된 기업

○ 기타 발주처 및 수행기관이 참여제한의 사유가 있다고 인정한 기업

□ 제출서류

구분	서류목록		비고
공통 서류	사업계획서(국문)	1부	[붙임 제1호]
	피치덱(Pitch Deck) (PPT/PDF)(국문/영문)	1부	자유양식
	사업자 등록증	1부	-
	법인등기부등본	1부	-
	재무제표(최근 2개년)	1부	-
	국세, 지방세 완납증명서(유효기관 확인 필수)	1부	-
	개인(기업)정보 수집 및 이용 동의서	1부	[붙임 제2호]
추가 서류	지식재산 및 인증 증빙자료 * 기술이전(출자) 증빙자료	각 1부	보유 기업에 한함
	기타 선정에 필요한 서류	1부	

※ 신청 서류는 추후 반환되지 않으며, 선정 시 추가 서류(영문 사업계획서 등) 요청이 있을 수 있음

□ 제출 서류 준비 시 주의 사항

○ 제출 서류 미비 시 재요청에도 불구하고 기간 내에 응하지 않는 경우 서류 미충족으로 탈락 처리

○ 제출된 서류의 기재 내용은 실제 사실과 일치해야 하며, 기재된 내용이 허위, 과장된 사실임이 서류 전형 시 발견 될 경우 평가 제외

○ 참여기업 선정 후 제출 서류에 대한 허위 사실이 발견 시 발견 즉시 선정 취소 및 프로그램 참여에 대한 기회 박탈

□ 선정 절차

참여기업 모집	▶	모집 설명회 개최	▶	선정평가 (서류/발표 평가)	▶	선정기업 발표
모집공고 게시 및 접수		프로그램 사업 설명회		평가위원회 구성 서류 / 발표 평가		결과 안내 (이메일 통보)

※ 상기 일정은 대내외 사정에 따라 변동될 수 있으며, 변동 시 추후 안내 예정

□ 평가항목 및 선정기준

○ 평가항목 및 방법

- 평가항목 : 기술성(25), 사업성(25), 글로벌 역량(25), 참여 적정성(25)
- 평가방법 : 신청기업의 사업계획서 검토 후 평가 항목별 배점을 부여하며, 공정성을 위해 내·외부 심사위원으로 평가위원 구성

※ 심사 전 참가자격, 미비서류 보완 및 사실관계 확인 등 사전 선별실시

○ 선정기준

- 최종 종합평점 70점 이상(최고, 최저점 제외), 고득점순으로 5개 社 내외 선정

※ 동점 시, 참여 적정성 → 글로벌 역량 → 사업성 → 기술성 점수 순서대로 선발

< 선정평가 항목 및 배점 >

평 가 항 목	평 가 내 용	배 점
기 술 성	- 글로벌 기술 트렌드와의 정합성 - 기업 보유기술의 우수성 및 차별성 - 보유 기술에 대한 해외 IP 확보 여부 - 12대 국가전략기술 및 과기부 전략기술분야 여부	25
사 업 성	- 제품/서비스에 대한 현지 수요/시장규모 - 글로벌 비즈니스 모델(BM) 명확성, 판로구축 계획 및 출구전략 - 기업 제품 / 서비스의 목표시장(미국, 유럽) 진출 계획 - 글로벌 진출시 경제적 파급효과 및 타당성, 지속가능성	25
글로벌 역량	- 해외 진출에 대한 기업(대표자) 의지, 비전, 진출 준비수준 - 해외기업·기관과 사업추진 경험, 협력사업 수행 가능성 - 영문 I.R. 자료 및 해외 파트너 등 네트워크 보유 여부	25
참여 적정성	- 참가기업의 지원 목적, 참여 의지 - C-Level 참여 여부 - 프로그램 참여 활용 계획, 사후관리 방안 등	25

※ 우대사항 : 첨단과학기술기업 글로벌 진출 역량 강화 프로그램 참여기업

□ 참여기업 모집 설명회 안내

○ 일시 : 2025년 7월 1일(화) 오후 2시

○ 장소 : SYP 유니콘브릿지

※ 주소: 서울특별시 강남구 역삼로 19길 7, 유니콘 빌딩 B1, 유니콘브릿지

○ 내용 : 프로그램 소개, 추진일정 및 지원사항, 선정평가 안내 등

□ 의무 및 역할

○ 선정자는 주관기관 및 공동 운영기관에서 안내하는 사항을 준수하며, 사업 완수를 위해 최선의 노력을 다하여야 함

○ 선정자는 사업계획서에 명시된 목표 달성을 위하여 사업계획을 성실히 이행하여 완수하여야 함

○ 선정자는 적법한 방법과 절차를 통해 정부지원사업비를 지급받아 지급 목적에 맞게 사용하여야 함

○ 선정기업은 대표자 또는 4대사회보험에 가입된 소속 임직원 최소 1인 이상의 직원이 반드시 현지 체류 및 프로그램에 참여해야 하며 해외 출장에 결격 사유가 없어야 함

○ 향후 5년간 사업 전문기관, 주관(운영)기관에서 요구하는 설문조사, 실적 모니터링 및 언론 홍보 적극 협조

4 협약기간 및 사업비 구성

□ 협약기간

○ 협약시작일로부터 9개월 이내(‘25.07. ~ ‘26.02. 예정)

※ 글로벌 협력 기술 스케일업 R&D 선정시기 등에 따라 변동될 수 있음

□ 정부지원금 및 민간부담금 구성

○ 해외 현지화를 위한 글로벌 협력 기술 스케일업 R&D 프로그램 및 실증자금 지원(기업 별 최대 1.4억원)

- 총 사업비는 **정부지원금***과 **자기부담금**(현물 또는 현금)으로 구성

  * 정부지원금은 주관기관에서 해외실증기관에 직접 입금 예정

- **자기부담금**의 경우 해당 프로그램 운영에 필요한 직접경비 또는 제반 비용으로 사용 **(정산 증빙 필수)**

<table>
<tr><th>구분</th><th>지원 세부사항</th></tr>
<tr><td>해외진출
자금지원</td><td>
● (사업비 구성) 정부지원금 및 민간부담금으로 구성되며, 협약종료 후 지정 회계법인을 통해 전체 사업비 정산 진행
- (민간부담금) 정부지원금 포함 전체 사업비의 30%(현금 · 현물) 이상, 10% 이상 현금으로 구성되어야함
- 글로벌 협력 기술 스케일업 R&D 프로그램은 기업 별 최대 1.4억원을 초과하지 않은 범위 내 지원, 기업 별 지원 금액을 초과하는 R&D 비용에 대해서는 기업에서 자부담 후 지원 가능

< 사업비 구성표 (예시) >
<table>
<tr><th rowspan="2">총 사업비*
(100%)</th><th rowspan="2">정부지원금
(70%)</th><th colspan="2">민간부담금**(30%)</th></tr>
<tr><th>현금</th><th>현물</th></tr>
<tr><td>200,000천원</td><td>140,000천원</td><td>20,000천원</td><td>40,000천원</td></tr>
<tr><td>100%</td><td>70%</td><td>10%</td><td>20%</td></tr>
</table>
* 총 사업비는 글로벌 협력 R&D를 위해 소요되는 비용 일부 또는 전부를 의미함
** 현금 및 현물에 해당하는 민간부담금은 자체 자금이어야 하며 증명 가능해야함 (타 기관 현물을 민간부담금으로 불인정), 현물은 인건비(참여인력), 기자재 등을 계상
</td></tr>
</table>

< 민간부담금 현금 사용 비목 예시 >

비목	비목 정의
재료비	• 연구개발계획서상의 해외진출과 관련된 사업아이템의 제품(서비스) 제작을 위해 소요되는 재료 또는 원료, 데이터 등 무형재료 구입비
실증지원비	• 개발기술의 현지화를 위한 PoV, PoC, 시제품, MVP, 기능 고도화 및 기술 완성도 검증, 현장 테스트 지원
특허권 등 무형자산 취득비	• 연구개발계획서상의 사업아이템의 현지화와 직접 관련 있는 지식재산권 등의 출원·등록 관련 비용
지급수수료	• 연구개발계획서상의 해외진출을 위한 각종 거래를 수행하는 대가로 요구하는 금전을 뜻하며, 학회 및 세미나 참가비, 전시회 및 박람회 참가비, 시험·인증비, 멘토링비, 통역비 등으로 집행
여비	• 대표자와 소속 임직원이 연구개발계획서상의 해외진출을 준비하기 위해 사업장 소재지를 벗어나 타 지역 또는 타 국가로 출장 등의 사유로 집행하는 비용

< 정부지원금 비목 예시 >

비목	비목 정의
실증지원비	• 개발기술의 현지화를 위한 PoV, PoC, 시제품, MVP, 기능 고도화 및 기술 완성도 검증, 현장 테스트 지원

5 기타사항 및 문의처

□ 기타사항

○ 제출된 서류는 일체 반환하지 않음

○ 공고문에 위배되거나, 제출서류 및 신청서가 허위, 위·변조, 그 밖의 방법으로 부정하게 작성된 경우 선정 취소할 수 있음

□ 문 의 처

○ 주식회사 에스와이피 변성현 책임

- 전화번호: 070) 8644-9092
- 이메일: bsh@sypip.com

붙임 1 연구개발계획서(국문)

<table>
<tr><td colspan="2">프로그램명</td><td colspan="3">2025년 첨단과학기술기업 글로벌 협력 기술 스케일업 R&D 프로그램</td></tr>
<tr><td colspan="2">진출국가</td><td colspan="3">□ 독일 Track □ 미국 Track (택 1)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">기업정보</td><td>기업명</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>대표자</td><td></td><td>설립연월일</td><td></td></tr>
<tr><td>사업자등록번호</td><td></td><td>종업원수
(4대보험 기준)</td><td></td></tr>
<tr><td>법인등록번호</td><td></td><td>‘24년 매출액</td><td></td></tr>
<tr><td>담당자</td><td></td><td rowspan="2">연락처
(휴대폰)</td><td rowspan="2">( ) -
( ) -</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>주소</td><td colspan="3">(본사)
(연구소)
(공장)</td></tr>
<tr><td colspan="2">기술분야</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">협력 스케일업 기관</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">공공기술 활용 현황</td><td colspan="3">(공공기술 보유기관)</td></tr>
<tr><td colspan="3">(출원/등록번호)</td></tr>
<tr><td colspan="3">(특허 명칭)</td></tr>
<tr><td colspan="3">(활용 방식) 기술이전, 기술출자 등</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 또는 서비스 명</td><td colspan="3">사업화하고자 하는 제품명 또는 서비스명 간단 기입</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 또는 서비스 요약</td><td colspan="3">사업화하고자 하는 제품 또는 서비스에 대한 설명</td></tr>
</table>

『2025년 첨단과학기술기업 글로벌 협력 기술 스케일업 R&D 프로그램』과 관련하여 제출 내용에 거짓, 허위가 없음을 확약하며 연구개발계획서를 제출합니다.

20xx. . .

신청자 : ○ ○ ○ (직인)

한국과학기술지주(주), ㈜SYP 귀중

□ 사업아이템 개요

<table>
<tr><td>명 칭</td><td colspan="2"></td><td>범 주</td><td></td></tr>
<tr><td>소 개</td><td colspan="4">※ 핵심 기술, 개발 및 구현 정도, 현재 사업화 단계 등이 잘 나타나도록 기술
※ 주요 고객 및 세일즈 타입 등 기술</td></tr>
<tr><td>수익모델
(The business/
Revenue model)</td><td colspan="4">※ 수익모델 작성</td></tr>
<tr><td rowspan="6">사업역량</td><td colspan="4">1. 기술・제품 개발 유사 실적(국내외 레퍼런스 포함)</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">2. 지재권 및 인증 보유 현황</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">3. 기타 강점 (국가전략기술 연계성)</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">이미지</td><td colspan="2">※ 아이템의 특징을 나타낼 수 있는 참고사진(이미지)・설계도 등 삽입(해당시)</td><td colspan="2">※ 아이템의 특징을 나타낼 수 있는 참고사진(이미지)・설계도 등 삽입(해당시)</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 사진(이미지) 또는 설계도 제목 ></td><td colspan="2">< 사진(이미지) 또는 설계도 제목 ></td></tr>
</table>

□ 연구개발계획

<table>
<tr><td>문제인식</td><td>○ 글로벌 시장 진출 동기 및 목적(해외진출 필요성 등)
-</td></tr>
<tr><td>해결방안
및
세부내용</td><td>○ 기술개발 요약 (Solution)
-

○ 글로벌 공동 기술개발 내용 및 목표 (Technology & Goal)
-

○ 기술개발 현황(Preparation Status)
-</td></tr>
<tr><td>사업화
전략</td><td>○ 목표시장 및 경쟁사 현황
-

○ 사업화 계획
-

○ 글로벌 진출전략
-</td></tr>
<tr><td>성장전략</td><td>○ 실증(PoC) 예상 시나리오 수립 (실증기관 네트워크 구축 및 실증 계획 등)
-

○ 사업추진일정(사업 전체 로드맵)
-

< 사업 추진 일정 >
<table><tr><th>순번</th><th>추진 내용</th><th>추진 기간</th><th>세부 내용</th></tr><tr><td>1</td><td>글로벌 진출 시장 분석</td><td>00.00 ~ 00.00</td><td>OO 컨설팅 진행</td></tr><tr><td>2</td><td>보완 버전 신제품 출시</td><td>00.00 ~ 00.00</td><td>신제품 출시</td></tr><tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
○ 기술 스케일업 정량/정성 목표
- (데이터 확보, 인증 기반 마련 등)</td></tr>
<tr><td>기업구성</td><td>○ 대표자 현황 및 보유역량(글로벌 시장 이해, 창업아이템 관련 보유 역량, 참여의지 및 태도 등)
-

< 대표자 주요 이력 >
<table><tr><th>순번</th><th>주요이력</th><th>기간</th><th>비고</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

○ 참여 인력

순번	소속	이름	직함	추업무
1				
2				
…				

○ 장비 및 인력 보유 역량*(자사에서 보유한 장비, 시설, 직원 역량(영어 또는 진출국가 언어 능력 포함), 업무 파트너, 홈페이지(영문 또는 해당국가 언어) 등)*

-

□ 연구개발비

(1) 연구개발비 총괄

구 분		사업연도(20xx년)	
		금 액	%
정부지원금			
소 계(A)			
민간부담금	현물		
	현금		
	계(B)		
합 계(A+B)			

(2) 비목별 총괄

구 분		사업연도(20xx년)			
		현금	현물	계	구성비(%)
1. 인건비	정부지원금				
	민간부담금				
2. 재료비	정부지원금				
	민간부담금				
3. 실증지원비	정부지원금				
	민간부담금				
4. 특허권 등 무형자산 취득비	정부지원금				
	민간부담금				
5. 지급수수료	정부지원금				
	민간부담금				
6. 여비	정부지원금				
	민간부담금				
합 계					

붙임 2 **개인정보 수집 · 이용 · 제공 동의서**

【개인정보 수집 · 이용 · 제공 동의서】

2025년 첨단과학기술기업 글로벌 협력 기술 스케일업 R&D 프로그램 신청을 위해 수집된 개인정보는 정보주체의 동의를 얻어 다음의 목적을 위해 이용됩니다.

1. 개인정보 수집 및 이용에 관한 사항
   가. 개인정보 수집 목적 및 이용 항목 : 한국과학기술지주(주), ㈜SYP는 신청자의 개인식별정보(성명, 이메일, 휴대폰번호 등)을 조회하여 본 프로그램 운영, 통계자료 활용 등의 업무처리 시 사용
   나. 개인정보 보유 및 이용 기간 : 신청서에 기입된 정보는 프로그램 진행에 필요한 정보 입수와 확인에 사용되며 프로그램 종료 후, 5년간 보관됨
   다. 동의하지 않을 경우의 처리 : 본 프로그램 참여 불가

2. 개인정보의 제공에 관한 사항
   가. 제공받는 자 : 한국과학기술지주(주), ㈜SYP
   나. 제공받는 자의 이용목적 : 본 프로그램 참여, 연계 사업안내, 통계자료 등으로 활용
   다. 제공할 개인(신용)정보의 항목 : 개인식별정보 등
   라. 동의하지 않을 경우의 처리 : 본 프로그램 참여를 위한 평가, 프로그램 진행 관련안내 (계약, 제출 등) 등 업무 추진 불가능

※ 프로그램 신청에 필요한 개인정보는 업무 이외의 다른 목적으로 사용하지 않습니다.

개인정보보호법 제15조 제1항(개인정보의 수집·이용)에 의거하여 개인정보 제공·이용에 동의하고 제17조(개인정보의 제공)에 의거하여 귀 기관이 지정한 제3자에게 상기의 개인정보 제공을 동의합니다.

동의함 ( ) 동의하지 않음 ( )

2025년 월 일

신청기업 : 대표 : _____(서명)

한국과학기술지주(주), ㈜SYP 귀중